

MEMO

致 To : 各會員

編號 Ref. no. : M-13-037

由 From : HKPCA 秘書處

日期 Date : 2013年5月29日

2013年6月份培訓課程 2013 June Training Course

課題 Topic:	利用螯合型樹脂去除金電鍍溶液內的鎳雜質 Chelating Resin for Removal of Nickel Impurities from Gold Electroplating Solutions
日期 Date:	2013年6月21日(星期五) / June 21, 2013 (Friday)
時間 Time:	2:00-5:00 PM
地點 Venue:	东莞富盈雅高美爵酒店 (原富盈酒店) 五樓多功能廳清園房 Qing Dynasty Hall on 5th floor, Grand Mercure Dongguan Houjie (Cinese Hotel) (中國廣東東莞廣深高速公路東莞出口東莞大道交匯處) GZ- SZ Expressway, Dongguan Exit, Guangdong
培訓目的 Training objective:	介紹利用螯合型樹脂去除金電鍍溶液內的鎳雜質 To introduce the use of chelating resin for removal of nickel impurities from gold electroplating solutions.
課程內容 Course Content:	1、純金電鍍溶液內的鎳雜質 Nickel impurities in pure gold electroplating solutions 2、螯合型樹脂及其吸附原理 Chelating resin and its adsorption principle 3、螯合型樹脂在純金電鍍溶液中的鎳吸附特性 Nickel adsorption characteristics of chelating resin in pure gold electroplating solutions
培訓對象 Target Audience:	PCB 製造商和 PCB 化學品供應商的工程師 Engineers from PCB manufacturers and PCB chemicals suppliers
講師 Information of speaker:	彭紹光, 化學專業博士, 現為香港理工大學工業及系統工程系其下線路板科技開發中心研究員 Dr. Siu-Kwong Pang, Ph.D. in Chemistry. Research Associate at the Printed Circuit Board Technology Center in the Department of Industrial and Systems Engineering at The Hong Kong Polytechnic University
語言 Language:	中文 / Chinese

費用 Fee:	<p>本會會員-每位 HK\$330, 或 RMB320 (含稅): 費用包括講義、茶點, 請於活動舉行前辦妥繳費事宜, 逾期作取消論。如屬同一公司多人報名, 可獲以下優惠 (此優惠只限公司會員):</p> <p>3 人至 4 人-每位 HK\$280, 或 RMB270(含稅)</p> <p>5 人或以上-每位 HK\$220, 或 RMB210(含稅)</p> <p>非本會會員-每位 HK\$500, 或 RMB480 (含稅): 費用包括講義、茶點。</p> <p>Member - HK\$330, or RMB320 per head (including tax): The fee includes handouts and refreshments. Please settle the payment before the event, or reserved seats will be cancelled. If more than one people of the same company signed up for training, bulk discount will be offered (For corporate members only):</p> <p>3 to 4 persons- HK\$280, or RMB270 per head (tax included)</p> <p>5 or more persons - HK\$220, or RMB210 per head (tax included)</p> <p>Non-members - HK\$500, or RMB480 per head (including tax): fee includes handouts, refreshments.</p>	
截止日期 Deadline:	2013 年 6 月 18 日(星期二) / June 18, 2013 (Tuesday)	
繳款辦法 Payment Method	<p>人民币电汇:</p> <p>户 名: 港粵綫路板科技咨询(深圳)有限公司</p> <p>开户行: 招商银行股份有限公司深圳常兴支行</p> <p>帐 号: 7559 1878 8810 201</p> <p>深圳秘书处地址: 中国广东省深圳市南山区桃园路 171 号深圳发展银行南山大厦 13A2 室</p>	<p>港幣電匯:</p> <p>銀行名稱: 香港上海滙豐銀行有限公司</p> <p>帳戶名稱: 香港綫路板協會有限公司</p> <p>帳戶號碼: 469-089601-838</p> <p>銀行電匯編號: HSBCHKHCHKH</p> <p>香港辦事處地址: 香港九龍觀塘成業街 7 號寧晉中心 22 樓 B 室</p> <p>Bank name : HSBC</p> <p>Bank A/C Name: Hong Kong Printed Circuit Association Ltd.</p> <p>Bank A/C No: 469-089601-838</p> <p>Swift Code: HSBCHKHCHKH</p> <p>Hong Kong Office Address: Unit B, 22/F., Legend Tower, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, H.K.</p>
查 詢 Enquiry:	<p>深圳秘書處: 吳小姐 Lisa Wu; Tel: (86) 755 8624 1675; Email: lisawu@hkpca.org</p> <p>袁小姐 Susan Yuan; Tel: (86) 755 8624 1673;</p>	

[回條見下頁->](#)

回條 Reply Form

2013年6月份培訓課程

日期：2013年6月21日(星期五)

時間：14:00 ~ 17:00

地點：东莞富盈雅高美爵酒店（原富盈酒店）
五樓多功能廳清圓房

請於 2013年6月18日(周二)前回覆

Please reply by June 18 (Tuesday), 2013

傳真 Fax : 755-86240022

電郵 Email : lisawu@hkpca.org

致：HKPCA/PRC 秘書處

本人/吾等希望參加 2013年6月21日培訓課程

本人/本公司為 HKPCA 會員，會員編號：_____。

參加者詳情：

人數	參加者姓名(必填)		職位	參加培訓者	學歷 (請選擇一項)			是否需要培訓證
	英文	中文		手機號(必填)	預科或以下	大專或大學	碩士或博士	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

說明：

1、需要培訓證的學員請在「是否需要培訓證」一欄中進行選擇，並填妥中英文名，無中文名的除外。

2、培訓證將在當次培訓課程結束後，發放給學員本人；若參加者有變動請於截止日期前通知本會。

3、使用培訓優惠卷號碼：_____

對是次課程之期望（請務必填寫）：_____

其他：_____

費用：

參加人數共 _____ 人 x 每人港幣/人民幣 \$ _____ = 合共總額港幣/人民幣 \$ _____

備註：不設現場收費，煩請於課程至少三天前付清。

聯絡人資料：

公司名稱：_____

公司地址：_____

姓名：_____ 電話：_____

電郵：_____ 傳真：_____

截止報名日期: 2013年6月18日(星期二)